

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2024年5月10日业绩说明会)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 ()
参与单位名称	通过线上方式参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的投资者
活动时间	2024 年 5 月 10 日 (周五) 10:00-11:00
活动地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址: http://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	蒋学明先生 (董事长) 谢莺霞女士 (董事、总经理) 蒋雨舟女士 (董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 (代行职务)) 施晨骏先生 (独立董事)
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2024 年 5 月 10 日 10:00-11:00, 公司在上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/) 召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。公司管理层与投资者进行了线上交流, 具体情况如下:</p> <p>1、预计什么时候能完成增资砺算科技, 未来将对公司经营造成怎样的影响? 答: 您好, 感谢您对公司的关注! 本次投资有利于公司拓展新的应用场景, 提升公司的市场空间, 增强公司的市场竞争力和可持续发展能力, 有助于进一步提高上市公司资产质量, 符合公司发展战略, 对公司发展具有积极影响。本次拟对外投资项目目前尚未正式签署投资协议和意向性协议, 尚处于筹划阶段, 最终的投资金额和股权比例尚未确定, 具体的投资方案仍需进一步研究论证和沟通协商。公司本次拟对外投资事项能否最终完成存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>2、公司怎么看 24 年的存储价格走势? 答: 您好, 感谢您对公司的关注! (1) SLC NAND Flash 目前价格较为稳定, 一季度后随着行业需求的逐步回暖和客户库存的逐步去化, 价格有抬升的机会和趋势。主要受到需求的影响, 我们认为随着下半年行业传统旺季的到来, 价格有进一步上涨的机会。(2) 关于 NOR Flash, 公司 55nm NOR Flash 的新产品陆续推出, 并持续提升可靠性水平, 公司将根据市场需求的变化进行价格的调整。(3) 利基型 DRAM 从 2023 年 Q4 开始价格已经有相应的调整, 2024 年</p>

	<p>一季度持续了相应的态势。我们认为随着海外大厂逐步将产能转移到更高端的 DDR5 产品，价格有进一步增长的机会。（4）MCP 产品价格较为稳定，其价格受周期波动的影响相比其他产品更小。3、请教蒋总，今年在人员配置的方面公司有怎样的规划？答：您好，感谢您对公司的关注！公司的研发团队在存储芯片领域具有深厚的专业知识背景、丰富的研发工作资历和项目经验，可以胜任从电路设计、版图设计、版图验证、测试等完整的产品设计研发环节。公司持续重视人才队伍建设和储备，不断加强人才培养机制，除了持续引入具有国际视野的、有丰富行业经验和管理经验的中高层人员外，也通过各种培养项目锻造执行团队，培养梯队人才。公司持续优化绩效评估机制和职位晋升机制，建立合理有效的激励机制，激发人才的创新思维和主观能动性，提高人才的自我认同感，保证公司人才团队的稳定健康发展。4、公司新产品的研发进度如何？您好，感谢您对公司的关注！公司基于 2xnm 制程，持续进行 SLC NAND Flash 产品系列的研发，不断扩充产品线，新产品陆续进入研发设计、首次晶圆制备、晶圆测试、样品送样等关键阶段。公司积极推进先进制程的 1xnm SLC NAND Flash 产品的研发及产业化进程，报告期内已完成晶圆制造和功能性验证，目前正处于晶圆测试及工艺调整阶段，以进一步提升产品可靠性水平。公司基于 48nm、55nm 制程，持续进行中高容量的 NOR Flash 产品研发工作，根据不同容量的目标客户群进行精确定位，保证性能、功耗和性价比的合理匹配。目前公司可以提供符合客户要求的最高至 1Gb 容量的 NOR Flash 产品。随着公司 NOR Flash 产品持续迭代升级，产品品类不断丰富，将为可穿戴设备、安防监控、物联网、汽车电子等领域的客户提供多样化、高可靠性的产品选择。公司在目前已有的 DDR3(L)、LPDDR1、LPDDR2 产品基础上，持续推进新产品的研发工作。公司设计研发的 LPDDR4x 在完成可靠性验证后，将积极进行客户送样及市场推广；设计研发的 PSRAM 已向客户进行销售。公司将继续在 DRAM 领域进行新产品的研发设计，助力公司产品多样性发展。公司目前已可以向客户提供高至 8Gb+8Gb、16Gb+16Gb 的 MCP 产品，主要应用于车载模块等应用领域。公司将继续开发更高容量组合的 MCP 产品，以便为客户提供更多样化的产品选择。车规产品研发进度方面，公司 SLC NAND Flash、NOR Flash 以及 MCP 均有产品通过 AEC-Q100 测试，将适用于要求更为严苛的车规级应用环境。公司正在积极进行客户端的产品导入工作。公司已有产品向境外知名的一级汽车供应商（Tier1）销售。5、公司对于 NAND、DRAM、NOR、MCP 这几条产品线的定位？答：您好，感谢您对公司的关注！关于 SLC NAND Flash，公司会保持在该产品线的优势，不断增加产品料号，推进产品制程更迭，不断提升产品市占率。关于 NOR Flash，公司积极推进 55nm 产线的中高容量产品的推出，努力提升市场份额。关于 DRAM，公司将继续推进 LPDDR4x 产品进度和客户导入工作，同时继续开发标准的 DDR 产品。公司的 MCP 产品稳步发展，并将继续进行方案组合的升级迭代，并努力提高车规 MCP 的营收占比。6、请问公司去年第一大客户是谁？答：投资者您好！为保护公司商业秘密，公司对具体的客户名称不进行披露，感谢您的理解。</p>
日期	2024 年 5 月 11 日